

低温漂、低功耗电压基准

主要特点

- 输出电压 4.096V
- 初始精度：±0.05%（最大值）
- 工作温度范围：-40°C 到 +85°C
- 输出电流：±1.3mA
- 静态电流：800μA@5V
- 电源电压：VREF+0.15V 到 5.5V
- SOP8 封装

应用

- 精密数据采集系统
- 便携式、电池供电类设备
- 工业仪表
- 测试设备和电源监控

产品简述

MSR040SP 是低温漂、低功耗、高精度 CMOS 电压基准，具有±0.05% 初始精度和低功耗的特点。

该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移的特性，可以进一步提高稳定性和系统可靠性。此外，器件的小尺寸和低工作电流的特性使其非常适合便携式和电池供电应用。

MSR040SP 采用 SOP8 封装。工作温度范围是-40°C 到 85°C。

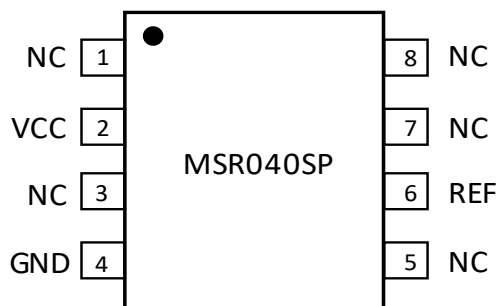
产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MSR040SP	SOP8	MSR040SP

目录

1. 主要特点	1
2. 产品简述	1
3. 应用	1
4. 产品规格分类	1
5. 目录	2
6. 管脚图	3
7. 管脚说明	3
8. 极限参数	4
9. 电气参数	5
10. 典型曲线图	6
11. 典型应用图	7
12. 封装外形图	8
13. 印章与包装规范	9
14. 声明	10
15. MOS 电路操作注意事项	11

管脚图



管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	NC	-	无连接
2	VCC	-	电源
3	NC	-	无连接
4	GND	-	地
5	NC	-	无连接
6	REF	O	基准输出端口。MSR040SP 输出 4.096V
7, 8	NC	-	无连接

极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

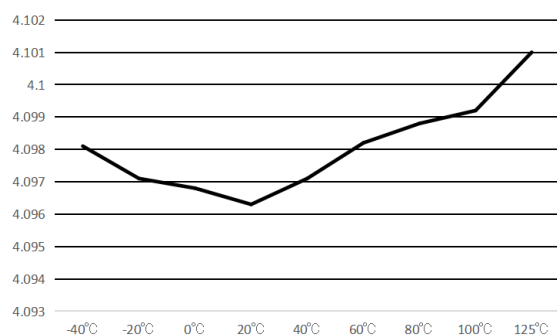
参数	符号	参数范围	单位
电源电压	VCC	-0.3 ~ +6.5	V
电源电压差	VCC-GND	-0.3 ~ +6.5	V
工作温度范围	TA	-40 ~ +85	°C
存储温度范围	Tstg	-65 ~ +150	°C
最大结温	TJ	150	°C
焊接温度 (10s)		260	°C
ESD (HBM)		4000	V

电气参数

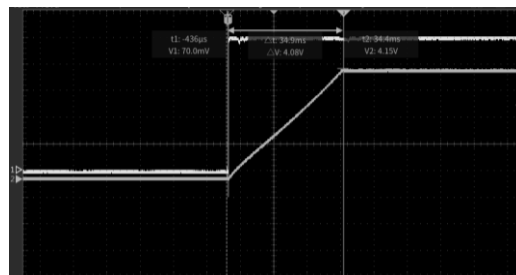
VCC=5V, TA=25°C

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	CL=1μF		4.096		V
精度		-0.05%		+0.05%	%
输出电压温漂				10	ppm/°C
输出电压噪声	f=0.1Hz 到 10Hz		20		μVpp
输出电压噪声密度	f=1kHz		0.3		ppm/√Hz
电源电压抑制比	VCC=5V±0.5V		-70		dB
输出短路电流			1.35		mA
启动时间	外接 10μF 电容		20		ms
电源电压范围		VREF+0.15		5.5	V
电源电流			800		μA

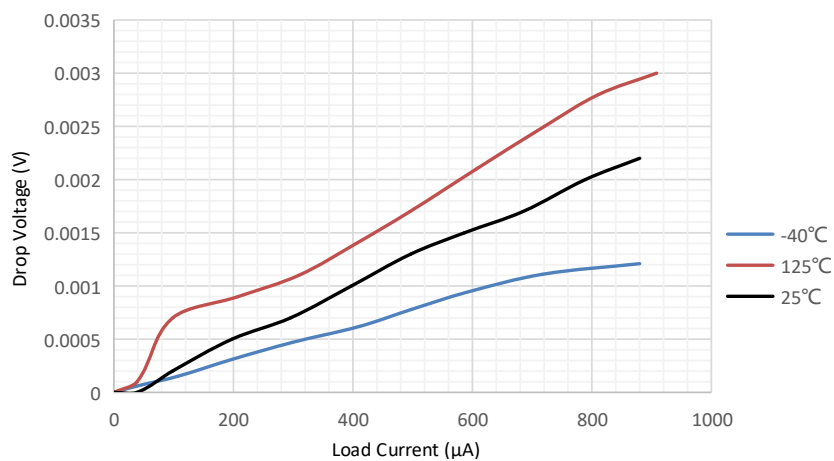
典型曲线图



输出电压温漂曲线 (VCC=5V)



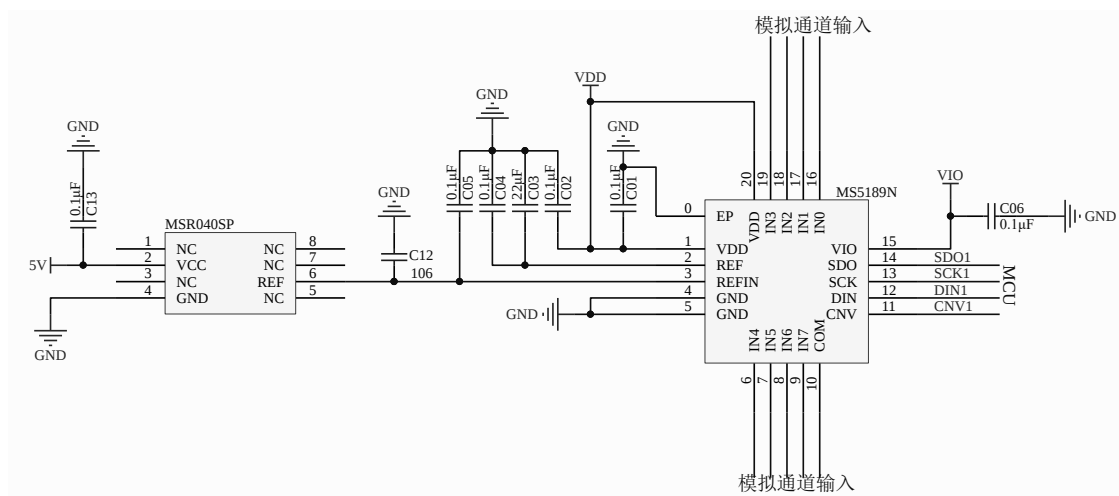
10μF 负载电容时的启动时间



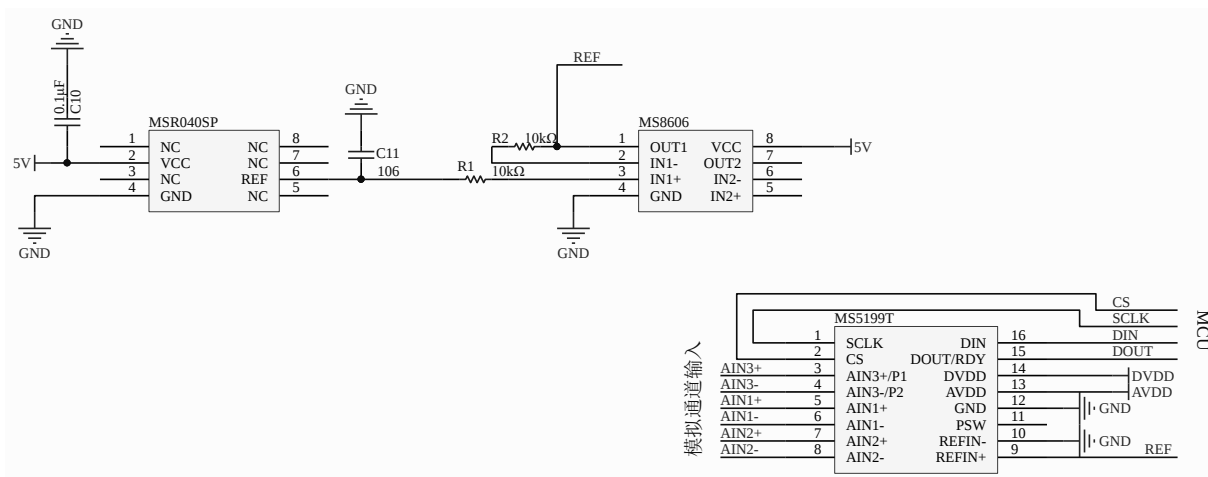
不同温度条件下, 压降 VS. 负载电流

典型应用图

1. 给 MS518X 系列 SAR ADC 提供高精度、低温漂外部基准

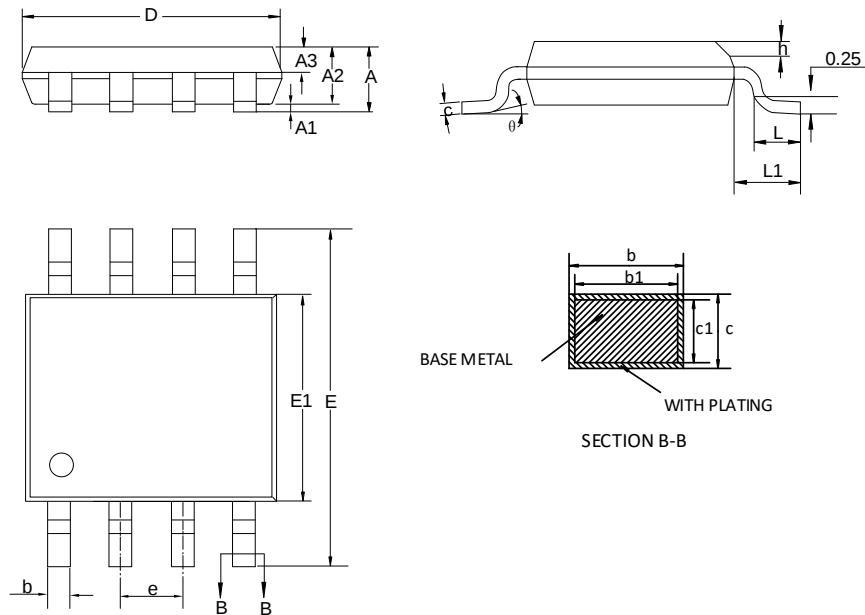


2. 给 MS519X 系列 Σ - Δ ADC 提供高精度、低温漂外部基准



封装外形图

SOP8



符号	尺寸 (毫米)		
	最小	典型	最大
A	-	-	1.75
A1	0.10	-	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0°	-	8°

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号：MSR040SP

生产批号：XXXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MSR040SP	SOP8	2500	1	2500	8	20000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室



[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)